

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0528081570

Status:

Active

Overview:

Description:

1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, SMT, Vertical, Non-ZIF Receptacle, 15 Circuits, Lead-free

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

52808Series

Agency Certification

UL

E29179

General

Product Family

FFC/FPC Connectors

Series

52808

Overview

ffc_fpc_smt

Product Name

N/A

Physical

Circuits (Loaded)

15

Circuits (maximum)

15

Color - Resin

Natural

Contact Position

N/A

Durability (mating cycles max)

10

Entry Angle

N/A

Flammability

94V-0

Mated Height (in)

0.199 In

Mated Height (mm)

5.05 mm

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Tin-Bismuth

Material - Plating Termination

Tin-Bismuth

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Number of Rows

1

Orientation

Vertical

PCB Locator

No

PCB Retention

None

Packaging Type

Embossed Tape on Reel

Pitch - Mating Interface (in)

0.039 In

Pitch - Mating Interface (mm)

1.00 mm

Pitch - Term. Interface (in)

0.039 In

Pitch - Term. Interface (mm)

1.00 mm

Plating min: Mating (µin)

40

Plating min: Mating (µm)

1

Plating min: Termination (µin)

40

Plating min: Termination (µm)

1

Polarized to PCB

No

Stackable

No

Surface Mount Compatible (SMC)

Yes

Temperature Range - Operating

-20°C to +80°C

Termination Interface: Style

Surface Mount

Wire/Cable Type

FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact

0.5A

Voltage - Maximum

125V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification

SPK-52808-001

Product Specification

PS-52808-004, RPS-52808-039, RPS-52808-044,
RPS-52808-045, RPS-52808-047, RPS-52808-048,
RPS-52808-049
SD-52808-027, SD-52808-028

Sales Drawing

This document was generated on 06/05/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

F

E

D

C

B

A

F

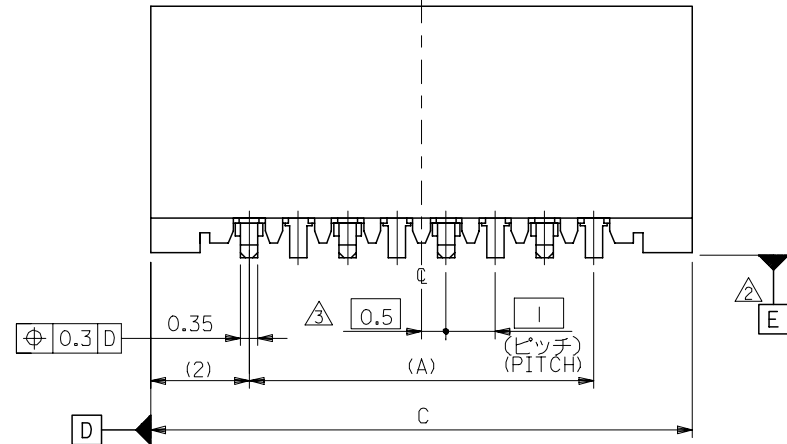
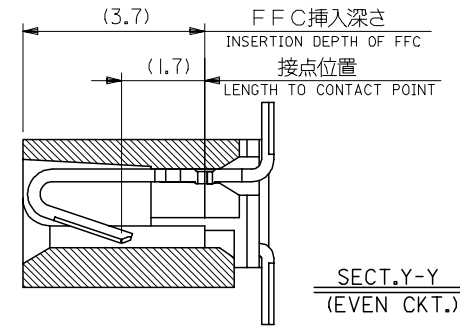
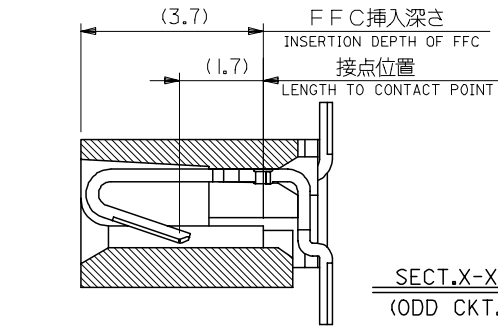
E

D

C

B

A



注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL

ハウジング: PPS, UL94V-0

HOUSING: PPS, UL94V-0

ターミナル: リン青銅 ($t=0.25$)

TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE

メッキ: ニッケル下地鍍ビスマスメッキ

PLATING: TIN-BISMUTH OVER NICKEL

△2 基準面 [E] からのソルダーテールの半田付け面のズレ量は、上方向に0.1MAX. 下方向0.15MAX. とする。

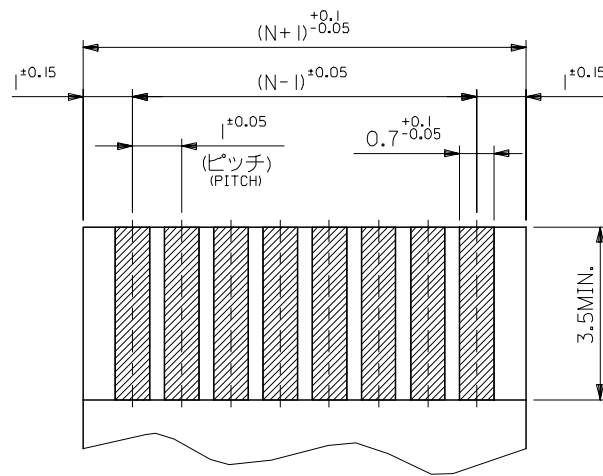
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM [E]: UPPER DIRECTION 0.1 MAX., LOWER DIRECTION 0.15 MAX.

△3 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.

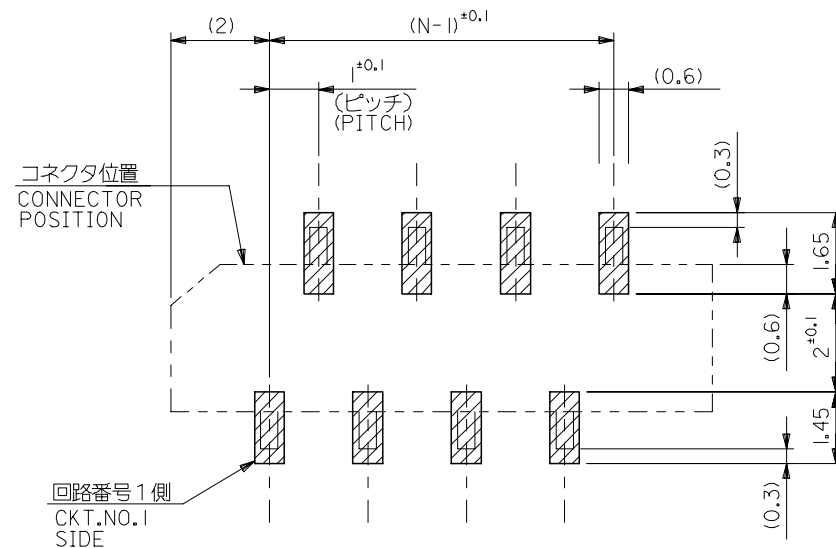
4. 本製品は52808-**-10の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-10

33	31.05	29	52808-3019	30
32	30.05	28	-2919	29
31	29.05	27	-2819	28
30	28.05	26	-2719	27
29	27.05	25	-2619	26
28	26.05	24	-2519	25
27	25.05	23	-2419	24
26	24.05	22	-2319	23
25	23.05	21	-2219	22
24	22.05	20	-2119	21
23	21.05	19	-2019	20
22	20.05	18	-1919	19
21	19.05	17	-1819	18
20	18.05	16	-1719	17
19	17.05	15	-1619	16
18	16.05	14	-1519	15
17	15.05	13	-1419	14
16	14.05	12	-1319	13
15	13.05	11	-1219	12
14	12.05	10	-1119	11
13	11.05	9	-1019	10
12	10.05	8	-0919	9
11	9.05	7	-0819	8
10	8.05	6	-0719	7
9	7.05	5	-0619	6
8	6.05	4	-0519	5
7	5.05	3	52808-0419	4

52808-***19		C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
MODEL NO.						
DIMENSION STYLE MM ONLY			SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
DRAWN BY M. NABE I	DATE '04/02/19	TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-				
CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/19					
APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/19					
				MOLEX INCORPORATED		
MATERIAL NO. SEE CHART			DOCUMENT NO. SD-52808-027			SHEET NO. 1 OF 1
SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



(仕上がり厚さ 0.3 ± 0.03)
THICKNESS
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.



参考基板レイアウト (マウント面)
RECOMMENDED P.C.BOARD
PATTERN DIMENSION. (REF.)
(MOUNTING AREA)

FPCについて:

打抜き方向は、導体側から補強板側を推奨いたします。

補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨いたします。

接着剤は、熱硬化接着剤を推奨いたします。

ABOUT FPC:

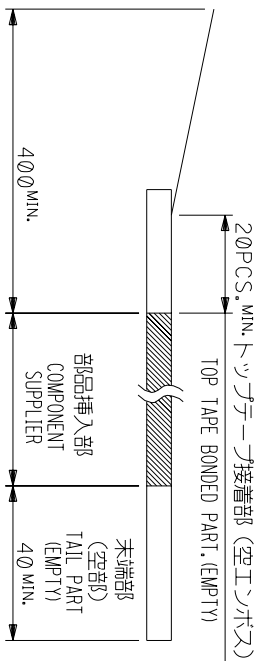
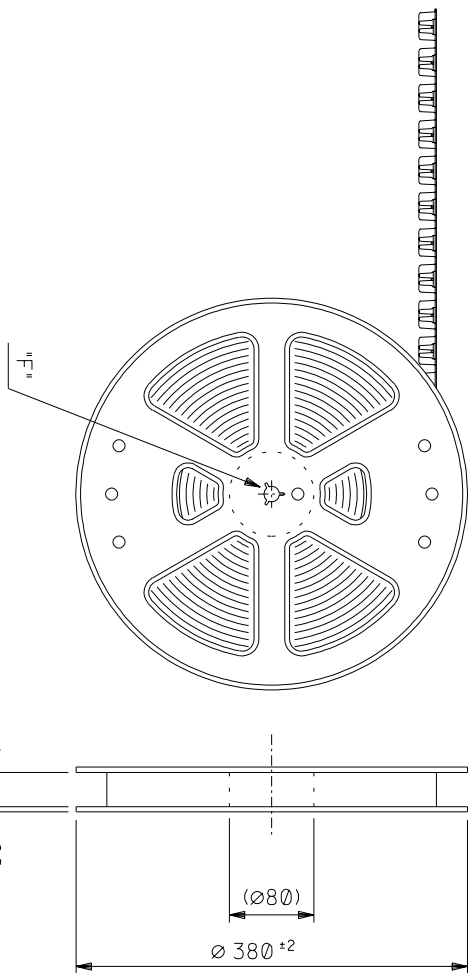
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION: FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.

RECOMMENDED MATERIAL:

STIFFENER FILM: POLYIMIDE

BONDING AGENT: THERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED EC NO: J2006-1497 DRAWN:MABEI CHKD:KTOYODA APPR:NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M.NABEI	DATE '04/02/19	TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY M.SASAO	DATE '04/02/19					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M.SASAO	DATE '04/02/19	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-52808-027		2 OF 2		
	REV A		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



NOTES

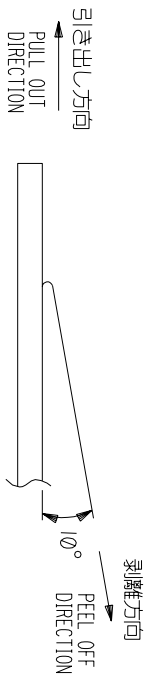
1. 製品詳細方法については図面 SD-52808-027 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52808-027
2. 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

4. トツプテアの剥離強度: 0.1 ~ 1.3N (10 ~ 130gf)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: $0.1 \sim 1.3\text{N}$ ($10 \sim 130\text{gf}$)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



5. 材料(MATERIAL)

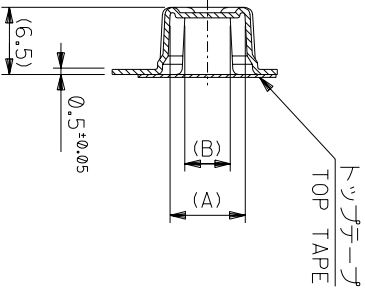
キャリアテープ(CARRIER TAPE):ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)テープ
トップテープ(TOPTAPE):PET, PE, PEF
リール(REEL):ポリスチレン(PS)＜リサイクル材を含む＞

6. 本製品は52808-**900の鉛71-品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808--**90

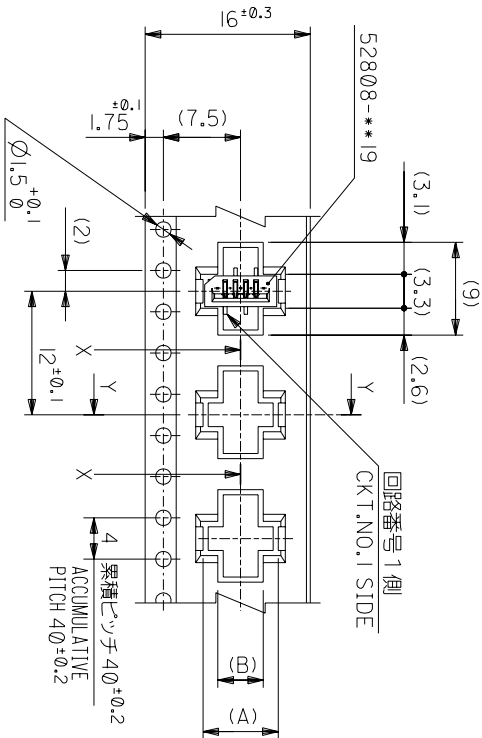
52808-***70	
MODEL NO.	
 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. (MOLEX) 日本モリス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 1.0 FFC Conn NON ZIF SMT ST Embd+D PKg -LEAD FREE-	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 6) REV SD-52808-028 0	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOELYAPLAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モリッス（株）の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-0(C)032MXJ-32

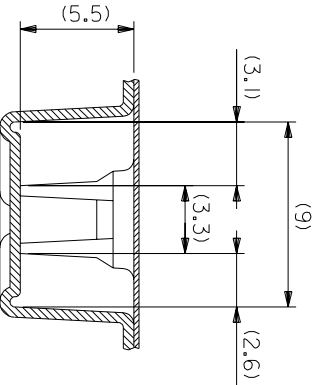


SECT:Y-Y

1 6mm幅キヤリテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE



引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

52808-**-70	MODEL NO.	16	17.5	5.4	8.3	52808-0570	5
	CARRIER TAPE WIDTH			4.4	7.3	52808-0470	4
					(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

材料
MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照
REFER TO SHEET 1 OF 6

仕上げ
FINISH

適用電線範囲
WIRE RANGE

積層外径
INS. RANGE

DRAWN BY 04/02/19 CHK'D BY 04/02/19
M.NABEI M.SASAO

APPR'D BY 04/02/19 尺度
M.SASAO SCALE

DWG. NO. SD-52808-028 (SHEET 2 OF 6) REV

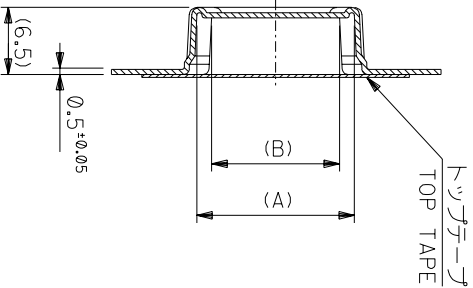
モレックス株式会社
MOLEX-JAPAN CO.,LTD.

モレックス株式会社
MOLEX-JAPAN CO.,LTD.

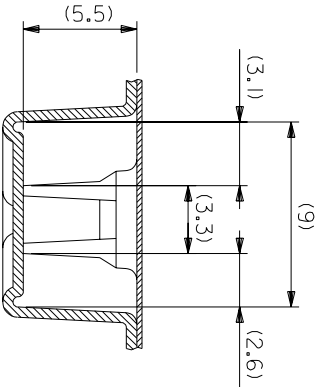
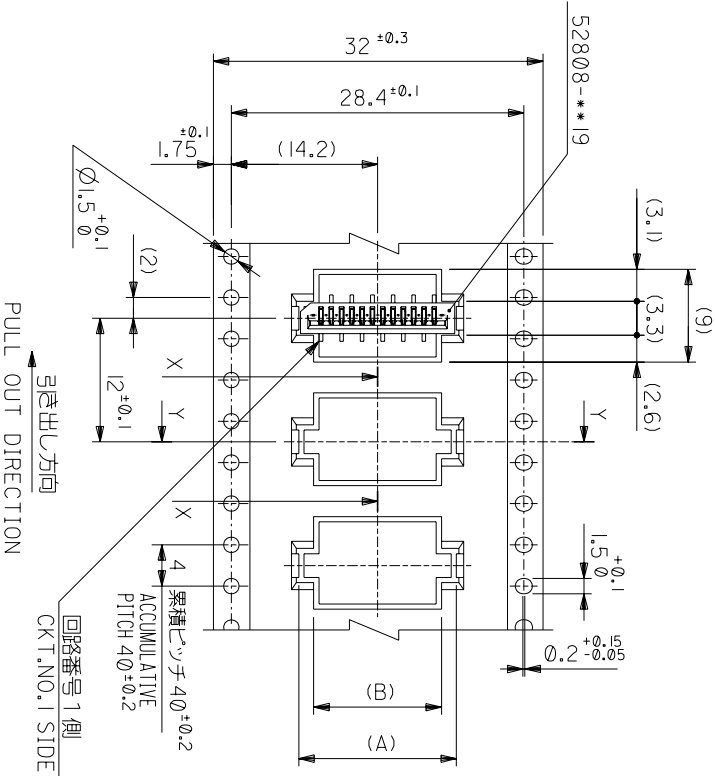
角度 ANGLE	±3°
30°以上	±0.2
10°以下	±0.25
10°以下	±0.2
10°以下	±0.2

記号	0	新規作成	12004-2528
REVISION		変更内容	
REVISION RECORD			
DR-CHK.	DATE	DATE	DATE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。



SECT:Y-Y



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

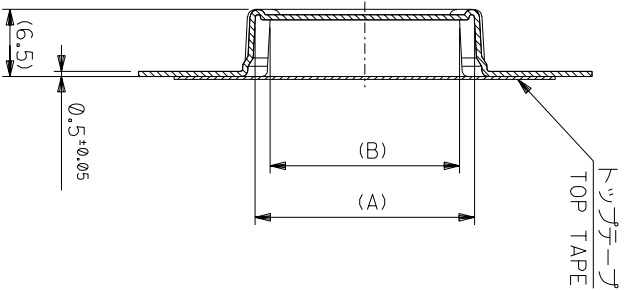
32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CKT.
52808-**-70	32	33.5	15.4	18.3	52808-1570	15
			14.4	17.3	52808-1470	14
			13.4	16.3	52808-1370	13
			12.4	15.3	52808-1270	12
			11.4	14.3	52808-1170	11

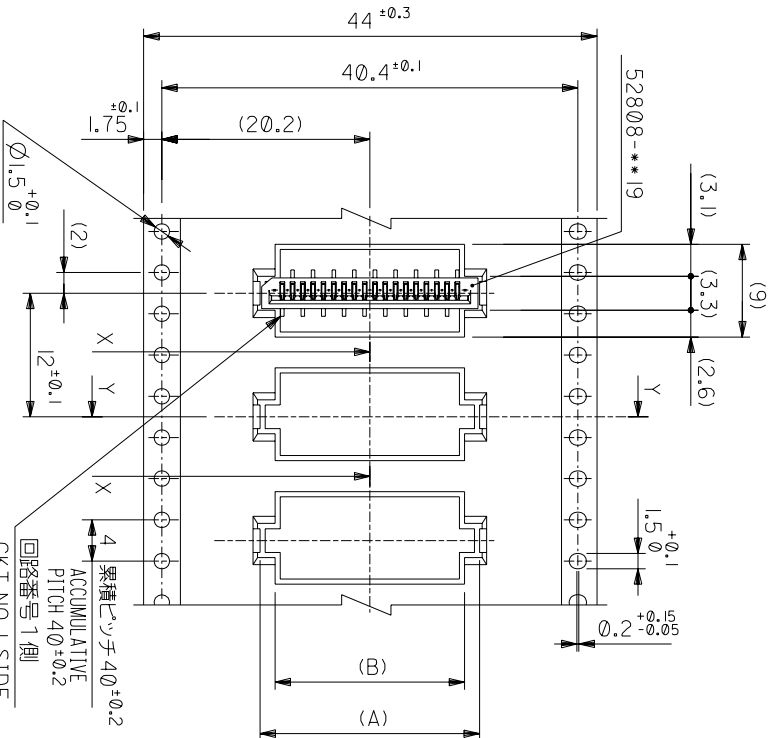
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. molex 日本モリス株式会社
仕上げ FINISH	—#—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	
絶縁外径 INS. RANGE		
DRAWN BY 04/02/19 M.NABEI	CHK'D BY 04/02/19 M.SASAO	DWG. NO. (SHEET 4 OF 6) REV
APP'D BY 04/02/19 M.SASAO	SCALE —#—	SD-52808-028

角度 ANGLE	30 以上	30 以下	30 以下	30 以下
30 以下	30 以下	30 以下	30 以下	30 以下
10 以下	10 以下	10 以下	10 以下	10 以下
10 以下	10 以下	10 以下	10 以下	10 以下

一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR- CHK.	DATE
0	新規作成 (12004-2528)	0		
1	0	0		
2	0	0		
3	0	0		
4	0	0		
5	0	0		
6	0	0		
7	0	0		
8	0	0		
9	0	0		



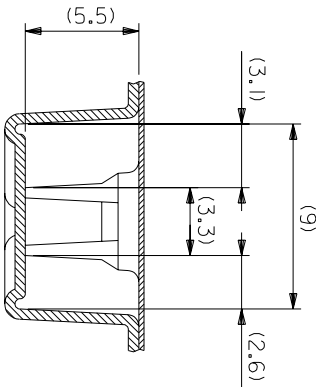
SECT:Y-Y



PULL OUT DIRECTION
引き出し方向

4 累積ピッチ 40±0.2
ACUMULATIVE
PITCH 40±0.2
回路番号 1側
Ckt.NO.1 SIDE

SECT:X-X
(SCALE:4-1)



44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

角度	ANGLE
30°以上	30°
10°以下	10°
10°以下	10°
10°以下	10°
10°以下	10°

記号	変更内容	DR	CHK	DATE
0	新規作成 (12004-2528)	M.N.	M.S.	10/02/19
1	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
2	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
3	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
4	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
5	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
6	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
7	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
8	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
9	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
10	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
11	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
12	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
13	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
14	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
15	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
16	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
17	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
18	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
19	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
20	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
21	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
22	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
23	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
24	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
25	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
26	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
27	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
28	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
29	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
30	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
31	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
32	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
33	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
34	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
35	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
36	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
37	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
38	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
39	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
40	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
41	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
42	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
43	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
44	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
45	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
46	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
47	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
48	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
49	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
50	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
51	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
52	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
53	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
54	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
55	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
56	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
57	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
58	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
59	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
60	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
61	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
62	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
63	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
64	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
65	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
66	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
67	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
68	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
69	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
70	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
71	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
72	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
73	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
74	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
75	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
76	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
77	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
78	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
79	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
80	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
81	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
82	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
83	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
84	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
85	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
86	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
87	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
88	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
89	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
90	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
91	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
92	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
93	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
94	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
95	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
96	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
97	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
98	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
99	参照	M.N.	M.S.	10/02/19
100	参照	M.N.	M.S.	10/02/19

材料
MATERIAL
SHEET 1 OF 6 参照
REFER TO SHEET 1 OF 6

仕上げ
FINISH
—#—

適用電線範囲
WIRE RANGE
—#—

絶縁外径
INS. RANGE
—#—

DRAWN BY 10/02/19 CHK'D BY 10/02/19
M.NABEI M.SASAO

APPROD BY 10/02/19 尺度
M.SASAO SCALE —#—

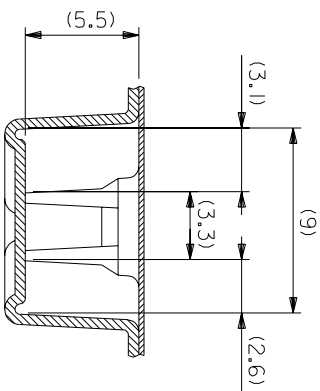
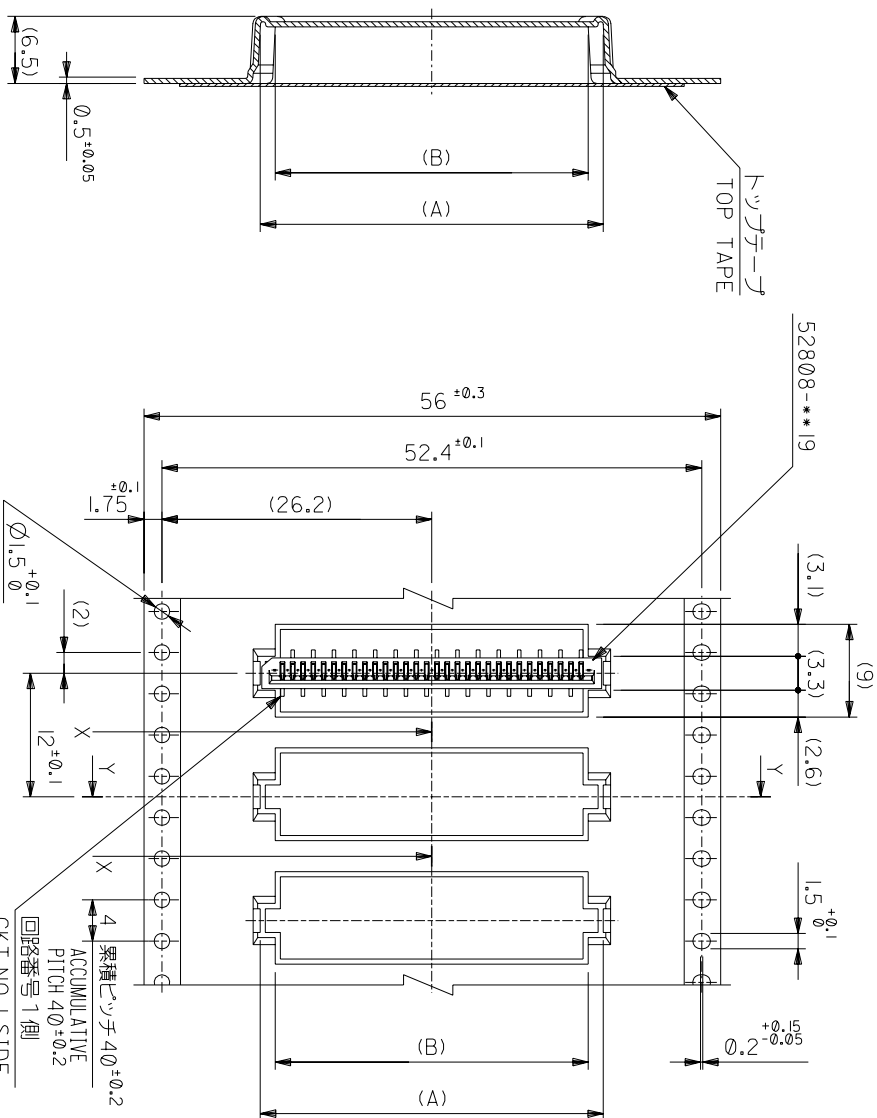
MOLEX JAPAN CO.,LTD.
日本モリス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
I.0 FFC Conn NON ZIF
SMT ST Embstp Pkg
-LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 5 OF 6) REV
SD-52808-028 0

EN-01C(032)MXJ-32

SECT:X-X
(SCALE:4-1)

SECT:Y-Y

56mm幅キヤリャテータ

56mm WIDTH CARRIER TAPE

	56	57.5	30.4	33.3	52808-3070	30
MODEL NO.	キヤリアー幅 CARRIED TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 C.T.
52808-**70			29.4	32.3	52808-2970	29

角度 ANGLE	3°	適用電線範圍 WIRE RANGE	—#—	TITLE 名稱 I.Ø FFC Conn NON ZIF SMT ST Embstd Pkg -LEAD FREE-
30 以上 30 OVER	10.0	被覆外徑 INS. RANGE	—#—	
10 以上 30 UNDER	10.25			
10 UNDER	10.2	DRAWN BY 04/02/19 M.VANBEI	CHK'D BY 04/02/19 M.SASAO	
GENERAL TOLERANCES	0	新製/作成 (12/004-2520) REPLD		
一般公差 LTR	變更內容 REVISION RECORD	DRG. NO.	DATE	DWG. NO.
0	0	04/02/19	04/02/19	(SHEET 6 OF 6)
				REV
				0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX (APAC) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モリス（株）の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MXJ-32

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9